

中華創新發明學會 函

機關地址：10595臺北市松山區復興北路1
號6樓之4

承辦人：中華創新發明學會

電話：02-2778-2688

受文者：國立勤益科技大學

發文日期：中華民國115年4月30日

發文字號：中創發字第1150000008號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：2026新加坡國際發明展參展辦法(A T T C H 1
877cbd8ea1da32de47ed01610db8f966_0000008A00_ATTCH1.pdf)

主旨：敬邀貴校參加「2026新加坡國際發明展」，藉以爭取榮譽，為國為校爭光，請查照。

說明：

- 一、「2026新加坡國際發明展」，訂於115年7月15日(三)於新加坡舉辦，本屆展覽線上辦理。即日起接受報名至6月5日(五)截止。
- 二、檢附參展辦法，報名相關資料請至本會官網 www.innosociety.org 下載報名表，並將相關報名文件E-mail至 choice@mail2000.com.tw。

正本：東海大學、輔仁大學學校財團法人輔仁大學、東吳大學、中原大學、淡江大學學校財團法人淡江大學、中國文化大學、逢甲大學、靜宜大學、長庚大學、元智大學、中華大學學校財團法人中華大學、大葉大學、義守大學、世新大學、銘傳大學、實踐大學、朝陽科技大學、高雄醫學大學、南華大學、真理大學、大同大學、臺北醫學大學、中山醫學大學、龍華科技大學、財團法人龍華科技大學、慈濟學校財團法人慈濟大學、輔英科技大學、樹德科技大學、財團法人樹德科技大學、明新學校財團法人明新科技大學、長榮大學、弘光科技大學、中國醫藥大學、正修學校財團法人正修科技大學、台鋼學校財團法人台鋼科技大學、聖約翰科技大學、財團法人中國科技大學、大仁科技大學、財團法人大仁科技大學、嶺東科技大學、亞洲大學、開南大學、光宇學校財團法人元培醫事科技大學、嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學、崑山科技大學、萬能學校財團法人萬能科技大學、健行學校財團法人健行科技大學、建國科技大學、城市學校財團法人臺北城市科技大學、中臺科技大學、致理學校財團法人致理科技大學、台灣首府學校財團法人台灣首府大學、崇右學校財團法人崇右影藝科技大學、華夏學校財團法人華夏科技大學、中華醫事科技大學、財團法人中華醫事科技大學、景文科技大學、明道學校財團法人明道大學、台北海洋學校財團法



人台北海洋科技大學、東南科技大學、財團法人東南科技大學、南開科技大學、明志科技大學、廣亞學校財團法人育達科技大學、僑光科技大學、美和學校財團法人美和科技大學、吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學、台南家專學校財團法人台南應用科技大學、臺北市立大學、國防大學、國防醫學大學、國立臺灣大學、國立臺灣師範大學、國立成功大學、國立中興大學、國立清華大學、國立中央大學、國立中山大學、國立中正大學、國立臺灣海洋大學、國立東華大學、國立暨南國際大學、國立臺北大學、國立嘉義大學、國立高雄大學、國立彰化師範大學、國立高雄師範大學、國立臺灣科技大學、國立臺北科技大學、國立雲林科技大學、國立虎尾科技大學、國立宜蘭大學、國立聯合大學、國立臺中科技大學、國立勤益科技大學、國立澎湖科技大學、國立臺北教育大學、國立臺中教育大學、國立臺南大學、國立臺東大學、國立臺北護理健康大學、國立金門大學、國立屏東大學、國立高雄科技大學、國立陽明交通大學、長庚學校財團法人長庚科技大學、馬偕學校財團法人馬偕醫學大學、醒吾學校財團法人醒吾科技大學、大華學校財團法人敏實科技大學、修平學校財團法人修平科技大學、南榮學校財團法人南榮科技大學、財團法人輔英科技大學

副本： 115/04/30
12:27:06



2026 新加坡國際發明展暨發明競賽 參展辦法

『新加坡國際發明展』WorldInvent™ Singapore (WoSG) 2026，由新加坡 Innovation Design& Entrepreneurship Association 主辦，專注於創新的展覽。歡迎各國發明家來到新加坡激發靈感並與全球分享他們的想法。

線上展

一、主辦單位：中華創新發明學會、台灣國際發明得獎協會、國際創新發明聯盟總會

二、活動名稱：2026 新加坡國際發明展

三、活動地點：新加坡(線上展)

四、活動日期：2026 年 7 月 15 日(三)

五、報名日期：即日起至 2026 年 6 月 5 日(五)截止

六、報名費用：每件參展作品 NT39,800

七、報名方式：

- 1.請下載中英文報名表、摘要(為 word 文件,勿轉成其他格式)，填妥後回傳至報名信箱：choice@mail2000.com.tw
- 2.請提供海報檔電子檔：尺寸 90cmx120cm，格式 PDF, JPG, JPEG, PNG，2,551 px by 3,402 px, 72 dpi，照片 1-2 張，影片或 ppt 簡報介紹(英文,2 分鐘內)，若已取得專利,請附上證書影本電子檔。
- 3.影片或 ppt 簡報介紹(英文, 2 分鐘內)
- 4.獎狀獎牌運送時效說明：依照新加坡主辦單位的作業時間表，寄出獎牌及獎狀的時間是 8 月底，抵達台灣可能是 9 月底。

八、參展效益：

大會評審團於參展期間進行評鑑，優異者依評鑑等級頒發金牌、銀牌、銅牌等獎項。參展作品藉由國際性發明展展出，可徵求專利權讓渡或合作代理，拓展商機或透過國際性發表及競賽獲獎可作為升等加分作用。

九、匯款資料：

中國信託銀行長安分行
戶名：社團法人中華創新發明學會
帳號：495-54052072-3

郵政劃撥

帳號：50125867

戶名：社團法人中華創新發明學會

十、報名截止日：

請將各項應備資料於 2026 年 6 月 5 日（三）前 E-mail 至本會信箱

十一、中華民國代表團：

中華創新發明學會、台灣國際發明得獎協會

- 地址：台北市 10595 松山區復興北路 1 號六樓之四
- 電話：02-2778-2688
- 傳真：02-2752-2129
- E-mail：choice@mail2000.com.tw
- 相關報名文件請至學會網站下載 www.innosociety.org

